

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2026-042

广州信邦智能装备股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关加期评估报告的议案》等相关议案。鉴于本次交易评估资料的基准日更新至 2025 年 12 月 31 日，公司结合加期资产评估报告的具体情况对《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件进行相应修订。

相较公司于 2026 年 7 月 28 日披露的草案（修订稿），公司进行修订、补充及完善，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节	修订内容
目录	补充第二次加期评估报告基准日的释义
重大事项提示	更新第二次加期评估报告情况

重组报告书章节	修订内容
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方存续期情况
第六章 标的资产评估作价情况	更新第二次加期评估报告情况
第十一章 同业竞争和关联交易	更新标的公司关联关系情况
第十二章 风险因素分析	更新本次交易已履行程序

特此说明。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日